

駐印度代表處經濟組 函

受文者：經濟部國際貿易局

發文日期：中華民國112年5月18日
發文字號：竺經字第1120006085號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關印度內閣頃批准IT硬體生產鏈結獎勵計畫2.0事，
報請鈞察。

說明：

- 一、印度新聞局(PIB)頃公告，印度內閣於本(2023)年5月17日批准IT硬體生產鏈結獎勵計畫2.0，總支出為1,700億盧比(約20.7億美元)，預算為2021年首次批准之2倍多。該計劃將於本年7月1日開始實施，為期6年，預計投資將超過243億盧比，預計產值可達335兆盧比，並創造75,000直接就業機會，若納入間接就業機會，人數可達20萬。另公告指出，印度電子製造業在過去8年以17%複合年增長率持續成長，累計產值在本年突破1,050億美元，使得印度成為世界第二大手機生產國。本年手機出口額突破110億美元重要里程碑，印度將成為電子製造大國。。
- 二、經查，IT硬體PLI 1.0於2021年2月公布佈，補助產品為筆記型電腦、平板電腦、一體成形(all-in-one)電

經濟
貿易局



腦、伺服器等，支出約為 730 億盧比，為期4年，可獲得與基礎年(2019-2020財政年度)相較之淨增量銷售額4%之獎勵(逐年遞減至2%或1%)。

三、另據「印度手機暨電子產品協會」(India Cellular and Electronics Association)指出，IT硬體產業目標於2025-26年達到 240 億美元產值，出口額則預計在120億至170 億美元間。該協會稱修訂後PLI 預計將成為全球和國內公司在印度建立或擴大其 IT 硬體製造業務主要催化劑。

四、本組觀察：

(一)印度IT硬體生產獎勵連接計畫實有吸引投資之效，惟申請補助須達成諸多條件，包括產能、投資承諾及就業機會等，中小型企業不易達標，若從1.0計畫獲得補助廠商觀察，亦僅有戴爾(Dell)、Bhagwati (Micromax)及Dixon Technologies等大廠有能量實現第一年(2022財政年度)目標以獲得補助。目前2.0計畫細節尚未公布，本組將持續關注是否有加惠中小企業生產關鍵零組件之獎勵條款，以吸引我相關業者來印布局。

(二)另為協助有意申請此計畫之台商，本組在公告後即進洽電子資訊科技部(MeitY)窗口，雙方有意安排由該部司長Amitesh Sinha特為我商辦理線上說明會，而我方屆時可邀請筆記型電腦、平板電腦、一體成形(all-in-one)電腦、伺服器等廠商線上聆聽。本組並建議該部提供中文版本獎勵計畫供我方參考，該部表示將內部討論後復。

五、以上各節，報請鑒察。

中國國際
騎縫章

經濟
貿易局

正本：經濟部國際貿易局、經濟部工業局

副本：行政院經貿談判辦公室、經濟部陳政務次長室、經濟部投資業務處、經濟部國際
合作處

